惠州中京电子科技股份有限公司

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2015-020

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中京电子	股票代码	002579
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	傅道臣	黄若蕾	
电话	0752-2057992	0752-2057992	
传真	0752-2057992	0752-2057992	
电子信箱	ohw@ceepch.com	huangruolei@ceepch.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	482,698,640.39	446,405,039.64	8.13%	428,910,589.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,358,473.90	11,825,643.27	63.70%	9,449,308.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,784,451.08	11,592,165.42	53.42%	8,895,694.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,698,682.03	44,486,547.63	-73.70%	17,341,300.96
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%	0.04
加权平均净资产收益率	3.15%	1.96%	1.19%	1.58%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,055,983,924.46	801,126,041.84	31.81%	771,585,197.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	628,050,906.02	608,332,769.52	3.24%	599,622,936.79

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	19,389	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,483

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	31.92%	74,572,308	74,572,308		
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	20.40%	47,661,742	47,661,742		
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.16%	2,710,000	2,710,000		
中海信托股份有限公司-浦江之星12号集合资金信托	境内非国有法人	0.79%	1,850,000	1,850,000		
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,632,207	1,632,207		
陆金华	境内自然人	0.62%	1,439,700	1,439,700		
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,200,000	1,200,000		
王泽	境内自然人	0.48%	1,118,000	1,118,000		
中融国际信托有限公司-08融新51号	境内非国有法人	0.48%	1,118,000	1,118,000		
刘繁棣	境内自然人	0.47%	1,100,099	1,100,099		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:2015年1月5日,公司控股股东深圳市京港投资发展有限公司通过股东大会决议变更了公司名称和住所,原公司名称:"深圳市京港投资发展有限公司"变更后的公司名称:"惠州市京港投资发展有限公司";原公司住所为:"深圳市南山区世纪村7栋2座13B",变更后的公司住所为:"惠州市下埔大道3号之二领尚时代公寓3层07号房(仅限办公)",已完成相关工商变更手续。详情请见公司于2015年3月13日在信息披露法定媒体上公布的《关于控股股东变更公司名称及住所的公告》。报告期内公司控股股东情况未发生改变。

3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年以来,世界经济开始温和复苏,全球PCB总产值约为621.02亿美元,同比增长幅度约为3.5%。公司面临的外部市场环境有所好转,市场需求景气度有所提升,公司全体员工在董事会的正确决策和领导下,克服诸多困难并有序推进各项工作,产销量、营业收入等主要经营数据均创公司历史新高,新型PCB产业建设项目已于2014年底建成并开始试运行,报告期内实施重大投资参股广东乐源、并出资设立合资公司中京乐源,成功切入智能可穿戴终端领域,为公司创新转型战略目标奠定了发展基础。

报告期内,公司实现营业收入482,698,640.39元,比上年同期增长8.13%;实现营业利润18,813,241.59元,比上年同期增长50.78%;实现利润总额20,665,033.14元,比上年同期增长62.06%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)19,358,473.90元,比上年同期增长63.70%。

二、主营业务分析

1、概述

本公司主营业务为研发、生产、销售新型电子元器件(高密度印制线路板等),产品国内外销售;提供技术服务、咨询。

公司合资公司惠州中京乐源主营业务为:研发、生产、销售电子产品及通讯设备,计算机和智能终端软硬件。智能城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、大数据及云服务系统等项目的设计、开发。

报告期内,公司实现营业收入48,269.86万元,比上年同期增长8.13%;实现利润总额2,066.50万元,比上年同期增长62.06%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)1,935.85万元,比上年同期增长63.70%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年董事会和管理层紧紧围绕公司年度经营战略和经营目标,切实贯彻和执行公司年度经营计划,各项工作取得了良好的成绩。主要包括:

(一)募投项目建设及生产系统搬迁工作:

报告期内,公司募投项目新型PCB产业建设项目在董事会和管理层积极推进下,主体厂房和员工宿舍均已完工并投入使用,生产与环保相关机器设备设施已完成安装和测试,募投项目现已启动运营。募投项目的投产,将促进公司PCB产品结构调整,使HDI板和中高多层板成为公司PCB业务的核心,将较大幅度提升公司产品的综合竞争力,为公司进一步扩大产销规模、占领高端市场、提升盈利能力奠定了良好基础。

报告期内公司将位于惠州市鹅岭南路的PCB生产系统整体搬迁至仲恺高新区新建成的科技园,搬迁工作在公司的合理组织与协调下分阶段实施完成,将搬迁对原生产系统的影响降至最低。此次搬迁对于公司整合生产资源、优化生产流程、提升产出及物流效率具有极意义,为公司完成全年经营目标发挥了重要作用。

(二)技术研究开发方面:

报告期内公司研发投入为1,678.93万元,占公司全年营业收入的3.48%。公司坚持将技术创新与环境保护、节能减排、绿色生产相结合的理念,报告期内开展了包括"高频阶梯印制电路板的制作技术研发"、"高多层印制电路板压合控制技术研究"、"印制电路板复合成型工艺技术研究"、"薄型印制电路板制作和控制技术研究"、"印制电路板半加成法工艺技术的研发与应用"、"高密度互连(HDI)板层间对位技术研究"、"超薄4G手机天线用挠性印制电路板生产技术研究"、"高精细多层印制电路板制造技术的研究与应用"、"多层刚挠结合板关键性技术的研究与开发"、"挠性印制电路板电镀技术研究"、"高阶HDI板层间孔互连方式的研究与应用"、"厚铜电源板制作技术的研究"、"高频高速3D连接高密度印刷电路板(PCB)关键技术研发及产业化"、"双排IC印制电路板的设计与制作研究"、"球形摄像头用金属基印制电路板的技术研究"、"压接孔的制作和控制技术研究"、"超厚铜多层印制电路板的制作技术研究"、"高密度多层挠性印制电路板的技术研究"等在内的多个项目的研发工作。

截止报告期末,公司开展的研发项目累计获得专利(授权)达到44项,其中8项发明专利;本年度在《印制电路信息》等行业权威杂志上已发表技术论文7篇,累计已发表30篇。上述研究成果的取得,进一步增强了公司的核心竞争力,巩固了行业内技术领先的优势,为实施公司中长期战略规划和达成中短期经营计划目标提供了足够的工艺与技术保证。

(三)市场开发与业务拓展

2014年度印制电路板行业景气度有所恢复,但行业市场竞争依旧激烈。公司致力于做好市场调研及客户需求前期开发工作,根据客户订单种类、技术难点、个性化需求等特点,充分发挥了规模、技术、交期、品质等优势,继续抓好国内国际两个市场,努力提升市场占有率,特别是海外市场,报告期内其营业收入较去年同期上升5%,实现了自金融危机后海外营业收入的持续增长。公司加快了募投项目新型PCB产业建设项目的客户开发与储备,报告期内,成功开发包括联建光电、丽晶光电、昆盈电脑等多家优质客户。

(四)生产建设

报告期内公司坚持以市场及客户需求为导向,抓住国内外市场恢复的有利时机,灵活调整生产计划,保证生产系统产能满负荷运行。综合利用公司生产资源和技术优势,优化配置,挖掘产能潜力,报告期内公司产量提升5.82%。加强精益生产管理,确保生产系统"安全、稳定、高质"运行。进一步强化标准化作业、员工技能及质量意识培训,提升产品质量;建立了细化至生产工序的物耗、人工、能耗标准考核体系,进一步加强了生产成本管控。

(五)经营管理

针对公司经营和发展面临的新形势、新挑战,结合公司战略发展规划,公司在企业管理模式、内部机构设置等方面加大改革力度,新设及合并了相关内部职能部门,加强了对管理干部的绩效考核,实施了竞聘上岗及同责制,力求"精简、高效、务实"。报告期,内公司对部分固定资产及存货进行了财产清查,对部分产品结构进行了调整,以加强内部管理,提高经营效率。

(六)对外投资

报告期内,根据公司发展战略规划,积极向下游产业及智能终端领域拓展,经过充分调研,确定了向智能可穿戴设备行业发展的方向。经公司第二届董事会第二十次会议审议通过了与广东乐源数字有限公司及其控股股东乐六平签署《增资暨股权转让协议》的议案,通过过增资及股转转让方式公司持有广东乐源20.46%的股权,并可根据协议内容于2015年启动剩余股权的收购。

根据公司业务发展需要及前期与广东乐源数字有限公司达成的协议,第二届董事会第二十二次会议审议通过了与与广东乐源数字有限公司合作设立子公司(惠州中京乐源智能科技有限公司)的议案。该子公司主要研发、生产、销售电子产品及通讯设备,计算机和智能终端软件;智慧城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、大数据及云服务系统等项目的设计、开发。

上述投资均系公司向下游产业链延伸并涉足新兴产业的重要尝试,也是公司践行"打造品质与技术领先、节能与环保的优秀PCB供应商,并择机向下游终端产品产业拓展,实现以电子元器件为基础,以智能终端产品为主体的产业格局"战略发展目标、谋求公司跨越式发展的重要举措,对公司实施战略发展目标,进行创新转型、降低经营风险、开拓新的利润增长点均具有重要意义。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

√ 适用 □ 不适用

2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润较2013年上升63.70%,达到1,935.85万元,与2014年10月28日披露的2014年第三季度季度报告中预计"2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%,2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,182.56万元至1,537.33万元"产生差异,主要原因是公司对外投资的联营企业广东乐源数字技术有限公司报告期内业务增长迅速,净利润实现较大增幅,产生的投资收益超过前次业绩预计。

2、收入

说明

报告期内,公司实现营业收入48,269.86万元,比上年同期增长8.13%;实现利润总额2,066.50万元,比上年同期增长62.06%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)1,935.85万元,比上年同期增长63.70%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
印制电路板	销售量	万㎡	92.27	88.51	4.25%
	生产量	万㎡	91.56	86.99	5.25%
	库存量	万㎡	4.11	5.23	-21.41%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	246,369,818.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.26%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	120,482,983.48	25.56%
2	第二名	63,644,325.04	13.50%
3	第三名	28,440,097.33	6.03%
4	第四名	20,273,044.51	4.30%
5	第五名	13,529,368.55	2.87%
合计	--	246,369,818.91	52.26%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印制电路板	直接材料	226,300,354.76	56.29%	231,719,453.28	60.84%	-2.34%
印制电路板	直接人工	57,974,086.09	14.42%	54,797,272.79	14.39%	5.80%
印制电路板	制造费用	117,758,885.67	29.29%	94,318,099.36	24.77%	24.85%
合计		402,033,326.52	100.00%	380,834,825.43	100.00%	5.57%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
单面板	直接材料	1,684,602.38	0.42%	1,526,050.81	0.40%	10.39%
单面板	直接人工	911,739.24	0.23%	999,642.79	0.26%	-8.79%
单面板	制造费用	1,724,706.27	0.42%	1,663,597.49	0.44%	3.67%
小计		4,321,047.89	1.07%	4,189,291.09	1.10%	3.15%
双面板	直接材料	104,898,936.15	26.09%	120,654,609.31	31.68%	-13.06%
双面板	直接人工	31,059,798.84	7.73%	33,527,511.82	8.80%	-7.36%
双面板	制造费用	59,495,690.55	14.80%	56,122,598.93	14.74%	6.01%
小计		195,454,425.54	48.62%	210,304,720.06	55.22%	-7.06%
多层板	直接材料	119,710,751.54	29.78%	109,538,793.16	28.76%	9.29%
多层板	直接人工	26,002,920.55	6.47%	20,270,118.18	5.32%	28.28%
多层板	制造费用	56,544,181.00	14.06%	36,531,902.94	9.59%	54.78%
小计		202,257,853.09	50.31%	166,340,814.28	43.68%	21.59%
合计		402,033,326.52	100.00%	380,834,825.43	100.00%	5.57%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	119,691,363.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.06%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	53,594,657.62	22.86%
2	第二名	35,644,518.29	15.21%
3	第三名	11,099,405.98	4.73%
4	第四名	10,664,809.83	4.55%
5	第五名	8,687,971.95	3.71%
合计	--	119,691,363.67	51.06%

4、费用

项目	期末数	期初数	变动幅度
销售费用	10,076,259.78	7,842,442.80	28.48%
管理费用	53,018,118.97	45,441,816.86	16.67%
财务费用	-1,289,439.36	-3,797,708.91	-66.05%
所得税费用	1,349,116.85	925,903.67	45.71%

变动原因说明:

(1)、报告期内,公司发生销售费用1,007.63万元,较上年同期相比上升28.48%,主要原因是报告期内公司销售规模增长、出口业务转型以及为募投项目储备销售人员,运输费用、销售人员工资、销售拓展费用等相应增加。

(2)、报告期内,公司发生管理费用5,301.81万元,较上年同期相比上升16.67%,主要原因是报告期内公司加强募投项目新产品及新工艺的研发力度使得研发费用增加、员工工资福利待遇提高、新增资产重组费用、以及因业务增长导致相关经营费用增加。

(3)、报告期内,公司发生财务费用-128.94万元,较上年同期相比下降66.05%,主要原因是募集资金随着募投项目建设而逐渐使用完毕,利息收入相应减少。

(4)、报告期内,公司发生所得税费用134.91万元,与上年同期相比上升45.71%,主要原因是本期利润总额增加的影响。

5、研发支出

项目	2014年度	2013年度	变动幅度
研发投入金额	16,789,280.47	15,980,799.62	5.06%
研发投入占期末净资产的比例(%)	2.66%	2.63%	0.03%
研发投入占营业收入比例(%)	3.48%	3.58%	-0.10%

报告期内研发项目的相关情况,已在本节报告的开始部分做了说明,详见本报告第五节董事会报告的主营业务分析概述部分。

6、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	454,793,037.54	505,369,487.66	-10.01%
经营活动现金流出小计	443,094,355.51	460,882,940.03	-3.86%
经营活动产生的现金流量净额	11,698,682.03	44,486,547.63	-73.70%
投资活动现金流入小计	170,668,614.76	110,640,402.65	54.26%
投资活动现金流出小计	327,885,719.03	165,629,013.96	97.96%
投资活动产生的现金流量净额	-157,217,104.27	-54,988,611.31	185.91%
筹资活动现金流入小计	165,173,708.70	39,594,000.00	317.17%
筹资活动现金流出小计	18,177,059.67	38,808,278.25	-53.16%
筹资活动产生的现金流量净额	146,996,649.03	785,721.75	18,608.49%
现金及现金等价物净增加额	1,452,980.56	-9,855,121.06	-114.74%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)、经营活动现金流量分析

报告期内,公司的经营活动现金流入量较上年同期减少5,057.65万元,主要是本年度内银行承兑汇票收款增加、第四季度销售收入快速增长所致。

报告期内,公司的经营活动现金流出量较上年同期减少1,778.86万元,主要是本期加强成本管控,以及银行承兑汇票支付较上年增加。

(2)、投资活动现金流量分析

报告期内,公司的投资活动现金流入量较上年同期增加6,002.82万元,主要是募集资金定期存款到期金额增加。

报告期内,公司的投资活动现金流出量较上年同期增加16,225.67万元,主要是本期为新型PCB产业建设项目支付建设款以及参股广东乐源投资款。

(3)、筹资活动现金流量分析

报告期内,公司的筹资活动现金流入量较上年同期增加12,557.97万元,主要是本期较上期银行借款增加的影响。

报告期内,公司的筹资活动现金流出量较上年同期减少2,063.12万元,主要是本期偿还银行借款较上年同期减少的影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为11,698,682.03元,实现归属于母公司所有者的净利润19,358,473.90元,存在差异的主要原因是经营性应收应付款项增减变动、固定资产折旧、存货增减变动、以及投资收益等因素综合影响所致。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
印制电路板	471,447,754.87	402,033,326.52	14.72%	7.92%	5.57%	1.90%
分产品						
单面板	3,771,138.59	4,321,047.89	-14.58%	20.88%	3.15%	19.70%
双面板	205,472,720.10	195,454,425.54	4.88%	-8.20%	-7.06%	-1.17%
多层板	262,203,896.18	202,257,853.09	22.86%	24.93%	21.59%	2.12%
小计	471,447,754.87	402,033,326.52	14.72%	7.92%	5.57%	1.90%
分地区						
内销	332,209,856.74	290,865,041.18	12.45%	2.22%	-0.67%	2.55%
出口	139,237,898.13	111,168,285.34	20.16%	24.49%	26.30%	-1.14%
小计	471,447,754.87	402,033,326.52	14.72%	7.92%	5.57%	1.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	60,059,638.47	5.69%	210,827,039.73	26.32%	-20.63%	主要是因为支付新型PCB产业建设项目的工程施工款
应收账款	133,260,411.56	12.62%	107,994,177.24	13.48%	-0.86%	
存货	68,486,085.14	6.49%	74,031,283.19	9.24%	-2.75%	
长期股权投资	77,766,460.10	7.36%			7.36%	报告期内参股广东乐源数字技术有限公司
固定资产	608,272,473.67	57.60%	150,316,148.59	18.76%	38.84%	募投项目建设完工结转固定资产
在建工程	114,222.95	0.01%	190,351,811.00	23.76%	-23.75%	募投项目建设完工结转固定资产

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	70,000,000.00	6.63%			6.63%	报告期内银行借款增加
长期借款	31,861,500.00	3.02%	39,594,000.00	4.94%	-1.92%	
长期应付款	8,012,901.15	0.76%			0.76%	报告期新设备增融资租赁款
应付票据	89,305,572.40	8.46%	57,487,638.05	7.18%	1.28%	报告期开出的银行承兑汇票增加
应付账款	129,711,331.89	12.28%	82,335,478.84	10.28%	2.00%	报告期应付票据增加

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

公司目前主营高密度印制电路板的研发、生产和销售,并于报告期内切入可穿戴智能终端产品领域。公司致力于通过新产品和新技术研发,为客户提供解决方案,公司产品能够满足在球高端电子制造企业的品质与技术需求,并通过创新持续满足客户的个性化需要,在市场竞争过程中储备了一定的客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。同时,公司聚集了业内优秀的管理与技术人才,建立了可持续的创新体系与管理团队,为公司业务的可持续发展奠定了坚实基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、技术和人才优势

公司系国家火炬计划重点扶持高新技术企业,公司一贯重视自主技术创新能力的开发,自成立以来,公司逐渐组建和完善了以自有研发人才为基础的技术研发中心,并不断充实壮大自身实力,2008年以来先后成立为惠州市印制线路板工程技术研究开发中心、广东省印制线路板工程技术研究开发中心,2009年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省发展和改革委员会联合评定为国家重点扶持高新技术企业,2012年公司再次获得国家重点扶持高新技术企业资格。公司在自主培养和外部引进各种技术人才的同时,也注重加强与国内优秀高等院校的技术合作,先后与南理工大学等单位建立了良好的科研合作关系,为新项目、新工艺引进和储备了多名行业高端技术人才,并在公司设立了博士后实践基地,进一步提升研发综合实力。

2、营销和客户优势

公司通过多年的发展和摸索,打造了一支专业、稳定的营销队伍,并形成了一套基于客户需求和价值管理同时又适应于公司产品与技术特点的营销体系。经过长期的拓展和积累,已拥有了包括TCL王牌、TCL通力、普联科技、华阳通用、共进电子、国微技术、索尼电子、光宝科技、光弘科技、LG电子、比亚迪电子、卓翼科技、艾比森光电等在内的大批国内外知名客户,并和其中数十家保持长期合作关系,凭借优质的知名客户群,公司销售订单保持了稳定增长。

3、产能规模与HDI制造优势

公司是国内领先的印制电路板生产企业,目前拥有年产量超过96平方米的生产能力,具备一定的规模优势。募投项目达产后将新增产能36万平方米/年的高端HDI产品产能,新增产能主要为资本密集、技术密集型的高密度互连(HDI)产品,具有较强的行业和技术壁垒,该类产品主要面向高端智能手机等可移动、可穿戴智能终端产品的应用,市场容量巨大,市场前景广阔。公司拥有大量成熟率高、技术指标先进的全制程生产设备,具有丰富的产前技术与工艺评估经验,公司较强的全制程与柔性生产能力,保证了客户不断提高的产品品质与交期的需求。

4、资质与品牌优势

公司拥有ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证及TS16949:2009汽车产品质量管理体系认证、防火安全检测美国UL认证和中国CQC质量认证,并先后通过索尼绿色伙伴认证、LG环保认证和IPC环境物质测试等。公司先后获得了广东省创新型企业、惠州市知识产权优势企业、惠州市名牌产品称号等荣誉。上述规范健全的认证资质及品牌荣誉,为公司获取国内市场订单、以及参与国际市场竞争奠定了良好基础。

5、管理优势

在企业管理方面,公司多年以来一直在学习和吸收印刷线路板业内先进企业的管理经验,更注重自身的积累和创新,建立了具有中京特色的管理模式。在决策管理上,实行集体决策及灵活授权相结合的管理方式,讲求快速的市场信息传递和高效决策,保持在公司运营上的管理效率,以应对复杂多变的市场需求和变化;在成本管理上,推行全员绩效考核管理和精益生产方式,最大限度地避免浪费并提高人工效率;在质量管理方面,公司致力于实施ERP管理信息系统、OA办公自动化系统、eHR人力资源管理系统和CRM客户关系管理系统,通过信息系统实现内部控制业务流程固化与管理信息资源共享,实现办公现代化、作业系统化、管理程式化的高效运营机制。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
74,500,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广东乐源数字技术有限公司	软件和信息技术服务业	20.46%
惠州中京智能科技有限公司	研发、生产、销售电子产品及通讯设备,计算机和智能终端软硬件,智慧城市管理系统,智能家居管理系统,物联网系统,养老管理系统,运动管理系统,健康管理系统,资金管理系统,大数据及云服务系统等项目的设计、开发。	50.00%

注:公司二届二十二次董事会(2014年8月11日)及2014年第三次临时股东大会(2014年8月28日)审议通过了《关于设立控股子公司"惠州中京乐源智能科技有限公司"的议案》,公司与广东乐源数字有限公司合作设立子公司。公司出资比例为70%。详情请见公司于2014年8月12日在法定信息披露媒体上公布的《对外投资暨设立子公司的公告》(2014-053)。

2015年3月10日公司与"广东乐源数字技术有限公司"出席了惠州中京乐源智能科技有限公司股东会会议,并共同签署了《惠州中京乐源智能科技有限公司股东会决议》,根据该协议,公司和广东乐源数字技术有限公司的出资比例进行了调整,调整后公司的出资比例为50%。详情请见公司于2015年3月11日在法定信息披露媒体上公布的《关于签署<惠州中京乐源智能科技有限公司股东会决议>的公告》

(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4)持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司	非关联方	否	利利多现金管理1号	20,000,000	2014年03月11日	2014年03月27日	4.00%	20,000,000	0	32,876.7	32,876.7
合计				20,000,000	--	--	--	20,000,000		32,876.7	32,876.7
委托理财资金来源	公司临时闲置自有资金,未使用募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额											0
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	37,983.32
报告期投入募集资金总额	20,459.13
已累计投入募集资金总额	40,411.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金22,951.98万元(含2013年临时补充流动资金3,000.00万元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,006.81万元;2014年度归还2013年度临时补充流动资金的3,000.00万元后实际使用募集资金20,459.13万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为420.98万元;累计已使用募集资金40,411.11万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,427.79万元。　截至2014年12月31日,募集资金余额为人民币0.00万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),经公司股东大会审议通过并公告,公司募集资金投资项目投资总额由33,000.00万元调增至38,800.00万元,计划使用募集资金不变,仍为30,228.37万元;截至2014年12月31日,公司募集资金投资项目达到预定可使用状态,项目实际投资金额为38,977.31万元;项目实际使用募集资金32,656.16万元,较计划使用募集资金金额30,228.37万元超出的2,427.79万元部分,系累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型PCB产业建设项目	否	26,828.37	27,228.37	17,459.13	29,656.16	100.00%	2014年12月01日			否
其中:募投项目补充流动资金	否	3,400	3,000	3,000	3,000	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	30,228.37	30,228.37	20,459.13	32,656.16	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	4,000	4,000		4,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	3,754.95	3,754.95		3,754.95		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,754.95	7,754.95		7,754.95	--	--		--	--
合计	--	37,983.32	37,983.32	20,459.13	40,411.11	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实,以及天气的影响,导致项目进展较计划有所延迟,经公司股东大会批准延期至2014年1月完成项目主体建设,计划2014年3月投入试生产经营,本次延期后,项目不变,产品主要为高密度互连HDI印制电路板,新增产能约为36万平方米/年,总投资增至3.88亿元,使用募集资金30,228万元,不足部分通过自有资金及金融机构借款解决;项目实施地点和实施主体均无变化。募投项目实际于2014年12月达到预定可使用状态并初步试产运营,公司就相关事宜在定期报告中作了披露。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司公开发行人民币普通股(A股)2,435万股,每股发行价为人民币17.00元,募集资金总额41,395万元;扣除发行费用后,募集资金净额37,983.32万元,其中募集资金承诺投资总额30,228.37万元,超募资金7,754.95万元。2011年5月24日,公司召开了第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的议案》,决定使用超募资金偿还银行贷款借款4,000.00万元、永久性补充流动资金3,754.95万元,公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见,该事项已实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换